## 第5回ケミカルプロセス研究討論会

英文プログラム名 The Fourth Meeting on Chemical Processing of Ceramics

開催日:2012 年 3 月 19 日(月)9:00~12:00 開催場所:H 会場

主催団体名:ケミカルプロセス研究討論会

概要 開催内容:ケミカルプロセスに関する講演会を下記の通り開催致します。

9:00~9:30 「ナノシートの表面修飾とその応用」(早稲田大学) 菅原義之

9:30~10:00 「ゾルーゲル法により作製されるセラミック薄膜の面内応力について」

(関西大学)幸塚広光

10:00~10:30「低炭素 SiOC および SiOC(H)セラミックスの特徴と機能」

(大阪府大学)成澤雅紀

10:30~11:00「アモルファスシリカ系材料の高温水素反応挙動」(名工大)岩本雄二

11:00~11:30「液相レーザーアブレーション法による酸化物ナノ粒子の合成」

(法政大学)石垣降正

11:30~12:00「メソポーラスシリカの複合化と吸着触媒機能開発」

(九州大学)北條純一·稲田幹

参加対象者:会員(個人・教育・シニア), 学生会員, 非会員

参 加 費:無料(事前申し込みは不要です)

## 連絡者

名 前: 菅原義之(早稲田大学理工学術院) TEL/FAX:03-5286-3204 勤務先所在地: 〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1 E-mail: ys6546@waseda.jp